Family list 7 family members for: JP8330600 Derived from 6 applications.

- 1 THIN FILM TRANSISTOR, ORGANIC EL DISPLAY AND MANUFACTURE OF ORGANIC EL DISPLAY Publication Info: 198330600 A - 1996-12-13
- 2 ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY DEVICE Publication info: JP2005165337 A - 2005-06-23
- 3 Thin film transistor, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same publication into: US540067 A - 1997-06-17
- 4 Thin film transistor, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same publication Info: USS897328 A - 1999-04-27
- 5 Thin film transfer, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same publication info: US6853083 B1 - 2005-02-08
- 6 Thin film transistor, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same Publication info: US6992435 B2 - 2006-01-31 US2005146262 A1 - 2005-07-07

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIN FILM TRANSISTOR, ORGANIC EL DISPLAY AND MANUFACTURE OF ORGANIC EL DISPLAY

Patent number: JP8330600 Publication date: 1996-12-13

Inventor: YAMAUCHI YUKIO (JP); ARAI MICHIO (JP)

Applicant: TDK CORP (JP); SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

(JP)

Classification:

- International: H01L29/786; H05B33/26; H01L29/66; H05B33/26;

(IPC1-7): H01L29/786; H05B33/26

- european:

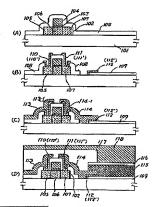
Application number: JP19960065774 19960322

Priority number(s): JP19960065774 19960322; JP19950065943 19950324

Report a data error here

Abstract of JP8330600

PURPOSE: To prevent short-circuit and disconnection due to elusition of barrier metal, in a thin film transistor of an organic EL display. CONSTITUTION: Barrier metal 110, 111 composed of tilianium intride wherein the content of tilianium or nitrogen is at most 50tam% is arranged between a silicon active layer 102 constituting a source region 105 or a drain region 107 of a thin film transistor and aluminum wirings 113, 114 connected with the silicon active layer 102.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(n)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-330600 (43)公開日 平成8年(1996)12月13日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ HOLL 29/78

616

HOIL 29/786 HO5B 33/26

HO5B 33/26

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全11頁)

(21)出願番号

特顯平8-65774

(22) 出廊日

平成8年(1996)3月22日

(31)優先権主張番号 特顯平7-65943

(32) 優先日 (33)優先権主張国

平7 (1995) 3 月24日 日本(JP)

(71)出額人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地

(72)祭明者 山内 幸夫

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 荒井 三千男

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

- ディーケイ株式会社内

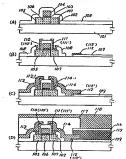
(74)代理人 弁理士 山谷 皓榮 (外2名)

(54) 【発明の名称】薄膜トランジスタ、有機ELディスプレイ装置及び有機ELディスプレイ装置の製造方法

(57) 【學約】

【課題】有機ELディスプレイ装置の薄膜トランジスタ において、パリアメタルの溶出にもとづく短絡や断線を 防止すること。

「解決手段」強膨トランジスタのソース能域105また はドレイン領域107を構成するシリコン活性層102 と、減シリコン活性層102に接続されるアルミニウム 配線113、114との間に、チタンまたは窒素含有量 が50atm%以下の窒化チタンよりなるパリアメタル 110、111を設ける。



【特許請求の範囲】

【糖求項1】 ソースまたはドレインを構成するシリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたこ とを特徴とする薄膜トランジスタ。

ì

【請求項2】 ソースまたはドレインを構成するシリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チ タンよりなるパリアメタルを設けたことを特徴とする競 膜トランジスタ。

[請求項3] 有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブマ トリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活性層 と、該シリコン活性間に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルが設けられている ことを特徴とする有機ELディスプレイ装置。

(請求項4) 有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた 保液制御用薄膜トランジスタを有するアクティブマ 20 り、 トリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活性層 と、終シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタンよ りなるパリアメタルを設けたことを特徴とする有機EL ディスプレイ装置。

【請求項5】有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用藻膜トランジスタと、前記電流制御用薄 膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜ト 30 ランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の有 機ELディスプレイ装置であって、

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 雌トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層 と、眩シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたことを特 微とする有機ELディスプレイ装置。

【請求項6】有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタと、前記像液制御用薄 膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜ト 40 ランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の有 機ELディスプレイ装置であって、

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 雌トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタンよ りなるバリアメタルを設けたことを特徴とする有機EL ディスプレイ装置。

【請求項7】有機EL素子がマトリックス状に設けられ た、アクティブマトリックス駆動型の有機ELディスプ 50 る密着用金属が設けられていることを特徴とする有機E

レイ装置であって、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、チタンよりな るパリアメタルを設けたことを特徴とする有機ELディ スプレイ装置。

【請求項8】有機EL業子がマトリックス状に設けられ た、アクティブマトリックス駆動型の有機ELディスプ レイ装置であって、

前記有機と1、素子を構成する透明質極と、前記透明質極 10 に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を50a tm%以下含有する窒化チタンよりなるパリアメタルを 設けたことを特徴とする有機ELディスプレイ装置。 【請求項9】有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブマ トリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活件層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルが設けられてお

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、チタンよりな る密着用金属が設けられていることを特徴とする有機E Lディスプレイ装置。

【請求項10】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブ マトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ τ.

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活性層 と、眩シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50 a t m%以下含有する窒化チタンよ

りなるパリアメタルが設けられており、 前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を50a tm%以下含有する窓化チタンよりなる密着用金属が設 けられていることを特徴とする有機ELディスプレイ装

【請求項11】有機EL業子と、該有機EL業子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制御用 蒋睒トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜 トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の 有機ELディスプレイ装置であって、

M.

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 膜トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層 と、跛シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルが設けられてお

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、チタンよりな I. ディスプレイ装置。

【請求項12】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタと、前配電流制御用 蒋麒トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜 トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の 有機ELディスプレイ装置であって、

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 **脚トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層** と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタンよ 10 りなるパリアメタルが設けられており、

前記有機EL索子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を50a tm%以下含有する窒化チタンよりなる密着用金属が設 けられていることを特徴とする有機ELディスプレイ装 霍。

「結求項13) 有機EL素子と、該有機EL案子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブ マトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置を製造 するに際し、

前記電流制御用薬隊トランジスタのシリコン活性層と、 該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線との間 に設けられたパリアメタルと、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着 用金属とがチタンにより同時に形成されることを特徴と する有機ELディスプレイ装置の製造方法。

【請求項14】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブ マトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置を製造 30 するに盛し.

前記電流制御用薄膜トランジスタのシリコン活性層と、 該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線との間 に設けられたパリアメタルと、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着 用金属とが窒素を50atm%以下含有する窒化チタン により同時に形成されることを特徴とする有機ELディ スプレイ装備の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の風する技術分野] 本発明は、有機エレクトロル ミネセンス (EL) ディスプレイ装置に使用される薄膜 トランジスタ、有機ELディスプレイ装置及びその製造 方法に係り、有機ELディスプレイの信頼性を向上する ものに関する。

[0002]

【従来の技術】近年において、有機EL素子を用いた、 ディスプレイ装置が開発されている。有機EL素子を多

クス回路により駆動する場合、各ELのピクセル(画 素)には、このピクセルに対して供給する電流を制御す るための薄膜トランジスタが一組ずつ接続される。

[0003] 従来のアクティブマトリックス型の有機 E Lディスプレイ装置の回路図の一例を図4に示す。この 有機ELディスプレイ装置は、X方向信号線301-1、301-2···、Y方向信号線302-1、30 2-2・・・、電源 (Vdd) 線303-1、303-2・・・、スイッチ用意購トランジスタ304-1、3 04-2・・・、電流制御用薄膜トランジスタ305-1、305-2···、有機EL素子306-1、30 6-2・・・、コンデンサ307-1、307-2・・ 、X方向周辺駆動回路308、Y方向周辺駆動回路3

【0004】 X方向信号線301、 Y方向信号線302 により画家が特定され、その画案においてスイッチ用額 膜トランジスタ304がオンにされる。これにより電流 制御用薄膜トランジスタ305がオンにされ、電源線3 03より供給される電流により有機EL素子306に電 流が流れ、これが発光される。

09等により構成される。

【0005】例えばX方向信号線301-1に画像デー 夕に応じた信号が出力され、Y方向信号線302-1に Y方向走査信号が出力されると、これにより特定された 画素のスイッチ用薄膜トランジスタ304-1がオンに なり、画像データに応じた信号により電流制御用薄膜ト ランジスタ305~1が導通されて有機EL素子306 - 1にこの画像データに応じた電流が流れ、発光され

【0006】図3に従来の有機ELディスプレイ装置の 画素部の構成の部分的断面図を示す。この図3では、電 流制御用薄膜トランジスタと、有機EL素子を示す。図 3において、ガラス等の基板201上に、活性シリコン **層202、ゲート絶縁膜203、ゲート電極204が形** 成される。そして活性シリコン層202には、ソース領 域205. チャネル形成領域206、ドレイン領域20 7が設けられ、薄膜トランジスタが構成される。

[0007] さらに層間絶縁膜208に設けられたコン タクトホールに、パリアメタル210、211を介し て、ソース領域205、ドレイン領域207にそれぞれ

40 アルミニウム製のソース電板213-1、ドレイン電極 214-1が設けられている。

【0008】またガラス等の基板201に設けられたI TO (酸化インジューム・スズ) の透明電極209上 に、有機EL層215、上部電極216が設けられてE L素子部を構成している。このITOの透明電極209 には密着用金属212を介して、その一端が前記ドレイ ン電極214-1となるアルミニウム配線214が接続 されている。

【0009】そして有機EL素子の上部電極216の上 数使用した有機ELディスプレイをアクティブマトリッ 50 面以外の部分に、薄膜トランジスタ部分を覆うように、

(4)

5 保護膜217が設けられ、有機EL素子の上部電極21 6の上面には、アルミニウム等により共通電極218が 設けられている。

【0010】図3に示すように、一般に薄膜トランジス タでは、シリコン活性層のソース領域205、ドレイン 領域207と、これらにそれぞれ接続されるアルミニウ ム型のソース電極213-1、ドレイン電極214-1 との間には、パリアメタル210と211が介在されて いる。これらのパリアメタル210、211は、活性シ リコン層202におけるシリコン原子がアルミニウム製 10 のソース電板213-1、ドレイン電極214-1側へ の拡散、消失することを防止するために設けられてい る。なおこのパリアメタル210、211は、従来では 主にクロムが使用されていた。

【0011】一方、有機EL素子部において、ITOよ りなる透明電極209とアルミニウム配線214を直接 接触させると、電食や密着性低下等の不良が発生し易 い。このような不良の発生を防ぎ、アルミニウム配線2 14と孫明爾極209との良好な密着性を保つため、透 明価様209とアルミニウム配線214との間に密着用 20 金属212を挟むことが必要であった。そして従来では この密新用金属212として、前記薄膜トランジスタの パリアメタル210、211と同じく、主にクロムが使 用されていた。なお図3において213はアルミニウム 配線である。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】このような有機ELデ ィスプレイ装置において、薄膜トランジスタのパリアメ タル210、211として用いられたクロムが、EL素 出し、即ち電食によりこれらと薄膜トランジスタとの間 に、溶出したクロムによる導線が形成され、短絡状態と なってしまうことがあった。

[0013] さらに動作を続けると、薄膜トランジスタ のパリアメタル210、211を構成していたクロムが 全て溶出してしまい、ソース領域205やドレイン領域 207と、アルミニウム電極213-1、214-1と の間が抜けて空隙が生じ、断線状態に至ることがあっ

[0014] その結果、薄膜トランジスタとしての機能 40 を果たすことができなくなり、有機ELディスプレイ装 置としての信頼性を大幅に低下させることになる。本発 明者等はこの原因を検討した結果、下記の理由に基づく ものと解明することができた。

【0015】まず有機EL層215を構成する有機EL 材料は、吸湿性が強く、大気中の水分を吸収し易い性質 を有するので、有機EL層215から水分が発生する。 また有機EL層215を発光させて、ピクセルを表示す るために、有機EL層215に接続された電流制御用薄

ランジスタには、比較的大きな直流電流(バイアス電 流) が連続的に流れる。

【0016】このように、有機EL層215中から発生 する水分と、パイアス電流により、薄膜トランジスタの パリアメタル210、211を構成するクロムがイオン 化して有機EL素子側に移動し、短絡や断線の原因とな ることが解明された。

[0017] この現象は、電流制御用薄膜トランジスタ のみではなく、スイッチ用薄膜トランジスタにおいても みられることがあった。従って、本発明の目的は、有機 ELディスプレイにおいて、このような薄膜トランジス 夕の動作における短絡や断線という不良の発生を防止 し、有機ELディスプレイの信頼性を高めることであ

[0018]

【課題を解決するための手段】 このような本発明の目的 は、下記(1)~(14)の如く構成あるいは製造方法 により達成することができる。

(1) ソースまたはドレインを構成するシリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたことを特 徴とする薄膜トランジスタ。

【0019】(2)ソースまたはドレインを構成するシ リコン活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミ ニウム配線との間に、窒素を50atm%以下含有する 家化チタンよりなるパリアメタルを設けたことを特徴と する薄膜トランジスタ。

[0020] (3) 有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクテ 子を構成する上部電極216や透明電極209の方に溶 30 ィブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置で あって、前記像流制御用薄膜トランジスタは、シリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、チタンよりなるパリアメタルが設けられ ていることを特徴とする有機ELディスプレイ装置。

> [0021] (4) 有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクテ ィブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置で あって、前記雷流制御用薄膜トランジスタは、シリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チ タンよりなるパリアメタルを設けたことを特徴とする有 機ELディスプレイ装置。

【0022】(5)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制 御用藤麒トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用 遊聴トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動 型の有機ELディスプレイ装置であって、前記電流制御 用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄膜トランジス タのそれぞれにおいて、シリコン活性層と、該シリコン **聴トランジスタ及びそれを動作させるスイッチ用薄膜ト 50 活性層に接続されるアルミニウム配線との間に、チタン**

よりなるバリアメタルを設けたことを特徴とする有機E T.ディスプレイ装置。

【0023】(6)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薬購トランジスタと、前記電流制 御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用 **瀬醇トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動** 型の有機ELディスプレイ装置であって、前記電流制御 用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄膜トランジス タのそれぞれにおいて、シリコン活性層と、終シリコン 活性層に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を 10 レイ装置。 50atm%以下含有する窒化チタンよりなるパリアメ タルを設けたことを特徴とする有機ELディスプレイ装 慌。

【0024】(7)有機EL案子がマトリックス状に設 けられた、アクティブマトリックス駆動型の有機ELデ ィスプレイ装置であって、前記有機EL業子を構成する 済明領極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配 線との間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたこと を特徴とする有機ELディスプレイ装置。

【0025】(8)有機EL素子がマトリックス状に設 20 けられた、アクティブマトリックス駆動型の有機ELデ ィスプレイ装置であって、前記有機EL素子を構成する 透明電極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配 線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタ ンよりなるバリアメタルを設けたことを特徴とする有機 ELディスプレイ装置。

【0026】(9)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用滅跡トランジスタを有するアクテ ィブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置で あって、前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン 30 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、チタンよりなるパリアメタルが設けられ ており、前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記 透明電極に接続されるアルミニウム配線との間に、チタ ンよりなる密着用金属が設けられていることを特徴とす る有機ELディスプレイ装置。

【0027】(10)有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された推流制御用護膨トランジスタを有するアク ティブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置 であって、前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコ 40 ン活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウ ム配線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化 チタンよりなるパリアメタルが設けられており、前記有 機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接続 されるアルミニウム配線との間に、窒素を50atm% 以下含有する變化チタンよりなる密着用金属が設けられ ていることを特徴とする有機ELディスプレイ装置。

【0028】 (11) 有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された飯旅制御用薄膜トランジスタと、前記電流 用藤膜トランジスタを有するアクティブマトリックス駆 動型の有機ELディスプレイ装置であって、前記像流制 御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄膜トランジ スタのそれぞれにおいて、シリコン活性層と、該シリコ ン活件層に接続されるアルミニウム配線との間に、チタ ンよりなるバリアメタルが設けられており、前記有機E I. 素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接続され るアルミニウム配線との間に、チタンよりなる密着用金 風が設けられていることを特徴とする有機ELディスプ

8

[0029] (12) 有機Eし素子と、該有機EL素子 に接続された電流制御用薬膜トランジスタと、前記電流 制御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ 用薄膜トランジスタを有するアクティブマトリックス駆 動型の有機ELディスプレイ装置であって、前記電流制 御用菰膜トランジスタと、前記スイッチ用薄鰈トランジ スタのそれぞれにおいて、シリコン活性層と、該シリコ ン活性層に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素 を50atm%以下含有する窒化チタンよりなるパリア メタルが設けられており、前記有機EL素子を構成する 透明電極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配 線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタ ンよりなる密着用金属が設けられていることを特徴とす る有機ELディスプレイ装置。

【0030】(13)有機Eし素子と、該有機Eし素子 に接続された電流制御用薄魃トランジスタを有するアク ティブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置 を製造するに際し、前記電流制御用薄膜トランジスタの シリコン活性層と、該シリコン活性層に接続されるアル ミニウム配線との間に設けられたパリアメタルと、前記 有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接 続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着用金 属とがチタンにより同時に形成されることを特徴とする 有機ELディスプレイ装置の製造方法。

【0031】 (14) 有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアク ティブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置 を製造するに際し、前記電流制御用薄膜トランジスタの シリコン活性層と、該シリコン活性層に接続されるアル ミニウム配線との間に設けられたパリアメタルと、前記 有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接 綾されるアルミニウム配線との間に設けられる密着用金 属とが窒素を50atm%以下含有する窒化チタンによ り同時に形成されることを特徴とする有機ELディスプ レイ装置の製造方法。

【0032】このように、有機EL素子に接続された薄 膜トランジスタにおいて、薄膜トランジスタのソース又 はドレインである活性シリコン層と、有機EL索子に接 続されたアルミニウム配線との接触部において、バリア 制御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ 50 メタルとしてチタンまたは窒素の含有量が50atm%

以下含有される窒化チタンを用いることにより、発明者 は右機EL変子と共に使用されていても、パリアメタル の流出がないということを発見した。そしてこれにより パリアメタルの終出による短絡や断線を防ぎ、有機EL ディスプレイ装置の信頼性を向上させることができた。

[0033] また有機EL素子を構成するITOの透明 電極と、このIT〇の透明電極に接続されるアルミニウ ム配線との間に設けられる密着金属として、チタン又は 窒素の含有量が50atm%以下の窒化チタンの層を設 けることにより、ITOの透明電極とアルミニウム配線 10 との密着性を向上することができ、この点からも有機E レディスプレイ装置の信頼性を向上することができた。 [0034]

[発明の実施の形態] 本発明の第1の実施の形態を図1 に基づき説明する。第1の実施の形態ではパリアメタル として窒化チタンを用いた薄膜トランジスタを有する有 機ELディスプレイ装置を構成した例を示し、図3にお ける電流制御用薄膜トランジスタ305と、有機EL素 子306に対する部分を示す。

[0035] 図1(A)に示す如く、先ず基板101上 20 イ装備が完成された。 に通常の固相成長法により多結晶シリコン薄膜を形成 し、この多結晶シリコン薄膜を島状に加工して、シリコ ン活性層102を得る。この基板101としては、例え ば石英基板を使用することができる。

[0036] 次に、このシリコン活性廢102の上にS iO. よりなるゲート絶縁離103、アルミニウムより なるゲート電極104を形成する。その後シリコン活性 扇102に不純物をドープして、ソース領域105、チ ヤネル形成領域106及びドレイン領域107が形成さ 絶縁膜108が形成される。

[0037] 次に、図1(B)に示す如く、層間絶縁膜 108にエッチング処理を施し、ソース領域105、ド レイン領域107及びEL素子形成領域に開孔を設け る。そしてIT〇 (酸化インジューム・スズ) 膜がスパ ッタ法により形成され、加工されてEL素子形成領域に 透明電極109が形成される。この場合、層間絶縁膜1 08のEL素子形成領域には開孔を設けず、層間絶縁膜 108上に透明電板109を設けてもよい。

[0038] 次に窒化チタン膜を形成する。この場合、 容素を10atm%含有する窒化チタン膜を、膜厚10 0 A~1000A、例えば500Aの厚さで、基板全面 に形成した。

【0039】その後これをエッチング処理して、ソース 領域105とドレイン領域107と、透明電極109の 上部であってアルミニウム配線が接続される部分に、い ずれも穿化チタン膜よりなるパリアメタル110、11 1及び密着用金属112が同時に形成される。

【0040】勿論スイッチ用薄膜トランジスタや、周辺 駆動回路を構成する薄膜トランジスタの窒化チタンより 50 【0048】それから図1(C)に示す如く、全面にア

なるパリアメタルを、この工程において同時に形成して もよい。このようにして、窒化チタンよりなるパリアメ タル及び密着用金属を同時に形成することができる。

【0041】それから、図1 (C) に示す如く、全面に アルミニウム腺が6000人形成され、これがエッチン グ処理されて、ソース電極113-1が形成されるアル ミニウム配線113と、ドレイン電極114-1と密着 用金属112とを接続するアルミニウム配線114が設 けられる.

【0042】そして、図1(D)に示す如く、有機EL 層115とEL素子の上部電極116が有機EL素子形 成領域に設けられた。これらは、それぞれメタルマスク が設けられた状態で、真空蒸着法を行うことにより形成 された。この上部電極116は、例えば銀を含むマグネ シウム膜により構成される。

【0043】次に、有機EL素子の上部電極116上に 開孔が設けられてSiO,膜の保護膜117が形成さ れ、更に共通電極118が、マトリックス部全面にアル ミニウムを設けることで形成され、有機ELディスプレ

[0044] 本発明の第2の実施の形態について説明す る。本発明の第2の実施の形態ではパリアメタル11 0、111や密着用金属112等にチタンを使用したも のである。その製造工程図は図1と全く同じであるの で、図1に従って簡単に説明する。

[0045] 図1(A)に示す如く、基板101上に多 結晶シリコン薄膜を形成し、これを島状に加工して、シ リコン活性層102を得る。このシリコン活性層102 の上にSiO。よりなるゲート絶縁膜103、アルミニ れる。そしてこれらの上全面に、SiO。よりなる層間 30 ウムよりなるゲート電極104を形成し、不純物をドー プレてソース領域105、チャネル形成領域106及び ドレイン領域107を形成し、これらにSiO, よりな る層間絶線膜108を形成する。

> [0046] 次に、図1 (B) に示す如く、層間絶縁膜 108をエッチングして、ソース領域105、ドレイン 領域107、EL素子形成領域に開孔を設ける。そして ITO隙がスパッタ法により形成され、加工されてEL 素子形成節域に透明電極109を形成する。この場合、 E L 素子形成領域には開孔を設けず、層間絶縁膜 1 0 8 40 上に透明電極109を設けてもよい。

[0047] それからチタン膜を、100Å~1000 A、例えば500Aの厚さで基板全面に形成し、これを エッチング処理して、ソース領域105と、ドレイン領 域107と、透明電極109との上部のアルミニウム配 線が接続される部分に、チタン膜よりなるパリアメタル 110′.111′及び密着用金属112′を同時に形 成する。勿論スイッチ用薄膜トランジスタや周辺駆動回 路を構成する薄膜トランジスタのチタンよりなるパリア メタル及び密着用金属を同時に形成できる。

ルミニウム際が6000人形成され、これがエッチング 処理されて、ソース電板113~1が形成されるアルミ ニウム配線113と、ドレイン電板114-1と密着用 金属112とを接続するアルミニウム配線114が設け られる。

【0049】そして、図1 (D) に示す如く、有機EL 層115とEL楽子の上部電極116が設けられる。こ れらは、それぞれメタルマスクが設けられた状態で、真 空蒸着法で形成された。この上部電極116は、例えば 銀を含むマグネシウム際により構成される。

【0050】次に上部資極116上に開孔が設けられて SiO、膜の保護膜117が形成され、アルミニウムの 共通電極118が形成され、有機ELディスプレイ装置 が完成される。

【0051】本発明の第3の実施の形態について説明す る。本発明の第3の実施の形態ではパリアメタル11 0、111や密着用金属112等にチタンを使用したも のである。その製造工程図は図1と全く同じであるの で、図1に従って簡単に説明する。

【0052】図1 (A) に示す如く、基板101上に多 20 結晶シリコン薄膜を形成し、これを島状に加工して、シ リコン活性層102を得る。このシリコン活性層102 の上にSiO, よりなるゲート絶縁膜103、アルミニ ウムよりなるゲート電板104を形成し、不純物をドー プレてソース領域105、チャネル形成領域106及び ドレイン領域107を形成し、これらにSIO。よりな る層間絶縁膜108を形成する。

【0053】次に、図1 (B) に示す如く、層間絶縁膜 108をエッチングして、ソース領域105、ドレイン 領域107、EL素子形成領域に開孔を設ける。そして 30 含有すればする程化学的に安定するため、逆に加工性 ITO嫌がスパッタ法により形成され、加丁されてEI. 素子形成領域に透明電極109を形成する。この場合、 E L 索子形成領域には開孔を設けず、層間絶縁膜108 上に透明重極109を設けてもよい。

[0054] それから窒素を45atm含有する窒化チ タン膜を、100Å~1000Å、例えば500Åの厚 さで基板全面に形成し、これをエッチング処理して、ソ ース領域105と、ドレイン領域107と、透明電極1 09との上部のアルミニウム配線が接続される部分に、 メタル110′、111′及び密着用金属112′を同 時に形成する。勿論スイッチ用瀬雕トランジスタや周辺 駆動回路を構成する薄膜トランジスタのチタンよりなる パリアメタル及び密着用金属を同時に形成できる。

【0055】それから図1 (C) に示す如く、全面にア ルミニウム隊が6000人形成され、これがエッチング 処理されて、ソース電板113-1が形成されるアルミ ニウム配線113と、ドレイン電極114-1と密着用 金属112とを接続するアルミニウム配線114が設け られる。

【0056】そして、図1 (D) に示す如く、有機EL 層115とEL素子の上部電極116が設けられる。こ れらは、それぞれメタルマスクが設けられた状態で、真 空蒸着法で形成された。この上部電極116は、例えば 銀を含むマグネシウム膜により構成される。

【0057】次に上部電板116上に開孔が設けられて SiO, 膜の保護膜117が形成され、アルミニウムの 共通電極118が形成され、有機ELディスプレイ装置 が完成される。

【0058】ここで図2により窒化チタンTiNの窒素 含有量とその比抵抗の関係を説明する。図2においてN は窒素含有量(N,量)特性曲線を示し、Rは比抵抗特 性曲線を示し、丁は成膜速度特性曲線を示す。なお横軸 は成膜時N:分圧であり、窒素ガスとArガスの混合比 を示し、0.2はN:ガス20%Arガス80%;また 6はN,ガス60%Arガス40%のときを示す。 【0059】この図2は、成膜時N。分圧が0、1のと き窒化チタンの窒素含有量はN曲線により約37.5a tm%、比抵抗はR曲線により約225マイクロオーム センチメータ、成際速度は約92Å/分であることを 示している。

【0060】本発明者等は、窒素含有量を30atm% より増加したところ、図2に示す如く、約37、5 a t m%を超えたとき輩化チタンの比抵抗が低下する領域の あることを発見し、これにより窒素含有量が30atm %を超えた領域でもパリアメタルや密着用金属として使 用可能であることを見出した。

【0061】 当然のことながらパリアメタルや密着用金 属としては、比抵抗は低い程よい。またチタンに窒素を (エッチング件) は低下することになる。

【0062】本発明によればチタン又は窒素を50at m%以下含有する窒化チタンを薄膜トランジスタのパリ アメタルとして使用することにより、パリアメタルとし ての機能、即ちシリコンのアルミニウム配線への拡散を 防ぐ機能を有するとともに、有機EL素子が使用されて もパリアメタルの流出を抑制することができる。

【0063】 即ち、従来のようにパリアメタルとしてク ロムを使用した有機ELディスプレイ装置では、10分 窒素を45 a t m含有する窒化チタン膜よりなるパリア 40 ~20分位でクロムの流出が生じ、不良となったもの が、チタン又は窒素を50 a t m%以下含有する窒化チ タンを使用することにより数日以上の長時間使用しても 薄膜トランジスタのパリアメタルや有機EL素子側の密 着用金属として安定な状態を保持することができる。

> 【0064】また有機EL素子を構成する透明重極と、 この透明電瓶に接続されるアルミニウム配線との間に設 けられる密着用金属として、チタン又は窒素を50at m%以下含有する窒化チタンの層を形成することによ り、透明雷極とアルミニウム配線との密着性を向上させ

50 ることができる。

[0065] 従って、従来パリアメタルとして、また! ア〇通明電極とアルミニウム配線との密着性向上のため の密着用金属として、いずれもクロムが用いられたが、 本発明ではこれらをともにチタン又は愛化チタンに置き 換えることができるため、要直工程自体は、材料の変更 以外は従来と同様とすることができる。

[0066]また繁化チタンにおける窒素の含有最は、 窒素が多くなると密着性が高くなるものの導電率が低下 し、また加工性も低下するため、30atm%以下の含 有量が好ましい。特に窒素の含有量が5~15atm% 10 程度が増電率に加工性と安定性とがともに良好に得られ るので機心で好ましい。

【0067】なお本発明においては、窒素を30atm %以下含有する変化チタンをパリアメタルあるいは密考 用金属として使用することにより、比抵抗がよく加工 性がよく、しかも耐電食性の安定性の良好なものを提供 することができる。また安価なウエットエッチング加工 することができる。また安価なウエットエッチング加工 することが可能となるパリアメタルあるいは密容用金属 として使用することができる。

[0068] 本発明において窓業を30 a t m %を超え 20 50 a t m %以下合有する室化チタンをパリアメタルあるいは密報用金属として使用することにより、比抵抗が小さく、耐電気性の実定性の非常に高いものを提供することができる。この場合、ドライエッチングにより加工することができる。安定性が非常に高いので、窒化チタンの成膜後の熱が薬品に対する制約がなくなり、プロセスの汎用性が向上し、底限にどんな工程が含ても問題が発生している中のを提供することができる。

[0068] 本発明においてチタンをバリアメタルある いは充着用金属として使用することにより、耐電食性の 30 安定性のある。しかも整化チタンに比較して比低がかい さく加工性の非常にすぐれたものを提供することができ る。そしてこれまた安価なりエットエッチング加工する ことが可能なものを提供することができる。

[0070] 前記各実施の形盤では、基板として石英基 板を用いた例について説明したが、本発明はこれに限定 されるものではなく、ガラス基板、セラミック基板等を 使用することができる。

[0071] 前記各実施の形態では透明電極としてIT Oを使用した例について説明したが、本発明はこれに限 40 定されるものではなく、ZnO、SnO等を使用するこ とができる。

【0072】 前記各実施の形態では空化チタン又はチタ ンよりなるパリアメタルは、圖業部分の電差前側用掲載 トランジスタに設けられた例について示したが、本発明 はこれに限定されることなく、これら室化チタン又はチ タンよりなるパリアメタルを、スイッチング用掲載トラ ンジスタや、X方向、Y方向の例辺駆動回路を構成する 揺動トランジスタに設けてもよい。

【0073】特に、同一基板上において、画案部分と、

周辺駆動回線を同時に形成する場合、周楽部がを構成する電流制御用滑膜トランジスタととスイッチ用薄膜トランジスタととなった。 局辺駆動回路を構成する薄膜トランジスタとにおいて、全てチタン又は変化チタンよりなるがリアメタルを設けることで、また更には透明電極とアルミニウム配線との間にチタンスは変化チタンの電射用金属を設けることにより、従来に上続して特に製造工程を増加することなく、信頼性の高い有機ELディスプレイ装置を得ることができる。

14

0 [0074]

【発明の効果】 請求項 1 に記載された本発明によれば薄 線トランジスタの活性層と、これと接続するアルミニウ 心配線との間に、加工し易くかつ水分の存在によるも溶 出しないチランよりなるパリアメタルを設けたので、有 様E L 素子とともに使用してもパリアメタルの溶出によ る短絡や新修の発生を防止するとともに、パリアメタル を加工し易く構成することができる。

【0075】 請求項2に記載された未乗明によれば、海 映トランジスタの括性層と、これと接するアルミニウム 配線との間に窒素を50 a t m %以下含有する、密着性 が高く水分の存在によるも倍出されない安定な窒化チク ンよりなるバリアメタルを設けたので、有機 E L 素子と ともに使用してもパリアメタルの溶出による短絡や断線 の発生を防止する薄膜トランジスタを提供することがで きる。

【0076】 請求項名: に記載された本発明によれば、有機 E L 第子に接続された電流前導用薄膜トランジスタの シリコン活性層と、これと接続するアルミニウム配線と の間に子タンよりなるパリアメタルを設けたので、とも有機 E L 第十正5、地電機 M 更 P で シジスタ をパリアメタルの宿出による短輪や断線の発生を防止した構成の有機 E L ディスプレイ 軽震を提供することができる。

【007] 請求項4に記載された本界明によれば、有 機EL素子に接続された電流制御用得膜トランジスタの シリコン括性層と、これと接続するアルミニウム配線と の間に窒素を50atm%以下含有する安定な窒化チタ ンよりなるパリアメタルを設けたので、もっとも有機E L素子に近い電流制御用の薄膜トランジスタをパリアメ タルの溶出による短熱や断線の発生を防止した構成の有 機ELディスプレイ装膜を提供することができる。

【0078】請求項5に記載された本発明によれば、有 機EL素子に接続された電洗制御用海膜トランジスタの みならず、この電流制御用機関トランジスタのスイッチ ングを行うスイッチ用薄膜トランジスタに対してもそれ ぞれチタンよりなるパリアメタルを設けたので、電流制 御用薄膜トランジスタだけではなくスイッチ用薄膜トラ ンジスタにおいてもパリアメタルの溶出による短輪や断 線の発生を防止した安定性の一層高い有機ELディスプ 50 レイ製置を提供することができる。 (0079) 翻来項6に記載された本売明によれば、有機 E L 業子に複数された電熱制御用意限トランジスタのみならず、この電売制御用商限トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用海膜トランジスタに対してもそれとお客業を50 a t m & 以下を有する安定な変化チタンよりなるパリアメタルを設けたので、電波制御用瀬駅トランジスタだけでなくスイッチ用海駅トランジスタにおいてもパリアメタルの溶出による短絡や耐熱の発生を訪した、安定性の一層高い有機 E L ディスプレイ装置を提供することができる。

[0080] 糖求項でに配載された本発明によれば、有 酸E1束子を構成する透明電極と、前記透明電極に接続 されたアルミニウム配線との間に、チタンよりなるバリ アメタルを設けたので素者性のよい接続を得ることができ、信頼性の高い有機ELディスプレイ装置を提供する ことができる。

【0081】請求項8に配載された本発明によれば、有機EL票子を構成する過剰電腦と表記の電腦に表述されたアルミニウム配線との間に、窒素を50atm%以下含有する、密着性のよい安定な空化チクンを設けた 20ので、密着性のよい安定した接続を得ることができ、信頼性の高い有機ELディスプレイ装置を提供することができる。

[0082] 請求項9に記載された本発明によれば、電 流制御用再額はトランジスタは、その活性層とこれに接続 されるアルミニウム配線との間にチタンよりなるパリア メタルが設けられ、また、有機EL素子を構成する透明 電極と、加記透明電極に接続されるアルミニウム配線と の間にチタンよりなる密発金の許安けられるので、パリ アメタルと密第用金属を同時に形成することができ、製 30 造コストを低下するとともに安定に動作する有機ELデ ィスプレイ装刷を提供することができる。

(0083) 請求項10に記載された未発明によれば、電流制即用薄膜トランジスタは、その括性機とこれに接続されるアルミニウム配線との間に発素を50alm%以下含有する硫化チタンよりなるバリアメタルが設けられ、また有機に日素で考慮する透明電板に影響を50alm%以下含有する硫化チタンよりなる密着金属が設けられているので、電流制御用荷膜トランジスタのバリ 40アメタルと指揮金属を同時に形成することができ、製造コストを低下するとともに、都営性の身がスリアメタルや密第用金属を構成することができるので、信頼性の高い安定に動作する有機を1下イスプレイ装置を提供することができる可能に対していまり、

[0084] 請求得 11 に記載された本発明によれば、 電流制御用薄膜トランジスタと、スイッチ用荷膜トラン ジスタのそれぞれにおいて活性層とこれに接続されるア ルミニウム配線との間にそれぞれチタンよりなるパリア メタルが設けられ、また有機を11乗7を構成する透明電 50 様と、前記透明機様に接続されるアルミニウム配線との 間にチタンよりなる密第用金属が設けられているので、 破裁制御用節線トランジスタのパリアメタルと、スイッ チ用薄膜トランジスタのパリアメタルと、密密用金属を 同時に形成することができ、製造コストを更に低下する とともに安定に動作する有機已しディスプレイ装置を提 使することができる。

16

【0085】請求項12に記載された本発明によれば、 電波制御用掲膜トランジスタと、スイッ予用滑膜トラン ルミニウム配線との間にそれぞれ窒素を50atm%以 下含有する壁化チタンよりなるパリアメタルが設けら れ、また有機包上集产を動成する透明低き、前記過 電極に接続されるアルミニウム配線との間に窒素を50 atm%以下含有する壁化チタンよりなる密第用金属が 設けられているので、電気制御用海線トランジスタのパリアメタルと、スイッチ用積膜トランジスタのパリアメ カレと、密第用金属を同時に形成することができ、関造 コストを低下するとせい医物性のようことができ、関造 コストを低下するとせい医物性のようなができ、係物性の高い安 定に動作する有機とLディスプレイ接置を提供することができる。

【0086】請求項13に記載された本発明によれば、 電流制御用得限トランジスタの信任機と、この店性機に 電機終されるアルミニウム配線との間に形成されたパリア メタルと、有機Eし某子を構成する透明階極と、この透 明電艦に接続されるアルミニウム配線との間に形成された密着用金属とを、チタンにより同時に形成することが できるので、有機Eしディスアレイ製の製造コストを 低下するとともに安定に動作するアクティブ・リック ス型の有機Eしディスプレイ製画の製造コストを とかできる。

【0087】 熱求項 1 4 に記載された本発明によれば、 接続されるアルミニウム配機との間に形成されたパリア メタルと、有機としま子を構成する透別電極と、この区性 が開催に接続されるアルミニウム配線との間に形成されたパリア 水タルと、有機としま子を構成する透別電極と、この透 明電転に接続されるアルミニウム配線との間に形成され た街着用金属とを、窒素を50 a t m %以下含有する窒 化チタンにより回時形成することができ、有機としま 性の良好なパリアメタルや密索用金属を有し、信頼性の 配い安定に動するアンティブ・トリックとの有機と しディスプレイ装置の製造方法を提供することができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態説明図である。

【図2】本発明で使用される窒化チタン特性説明図である。

【図3】従来例説明図である。

50 【図4】有機ELディスプレイ装盤の回路構成図であ





105 ソース領域 106 チャネル形成領域

107 ドレイン領域 108 層間絶縁膜

109 透明電極

110、110' パリアメタル 111、111' パリアメタル

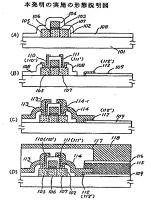
112、112′ 密着用金属

113 ソース電極 114 ドレイン電極

115 有機EL層 116 上部電極

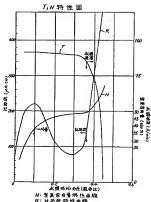
117 保護縣 10 118 共通電極

[図1]



[3]2]

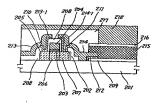
18



N: 窒素含有量特性曲線 R: 比於航特性曲線 T: 成膜速度特性曲線

[23]

從来例説明図



[図4]

有機ELディスプレイ装置の回路構成図

